

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N18N20FTA-T

<https://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N18N20FTA-T 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=200V$
- $I_d=18A (V_{gs}=10V)$
- $R_{ds(on)} = 170m\Omega (V_{gs}=10V)$
- $R_{ds(on)} = 180m\Omega (V_{gs}=4.5V)$

■绝对最大额定值

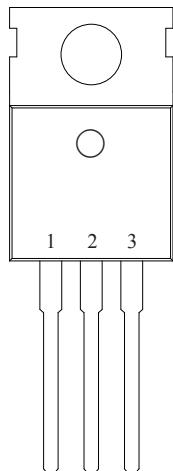
项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压	V_{ds}	200	V	
栅极 - 源极电压	V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs}=10V$)	$T_c=25^\circ C$	18.0	A	1
	$T_c=100^\circ C$	11.7		
脉冲漏极电流	I_{dm}	40	A	2
单脉冲崩溃能量	E_{as}	15	mJ	3
脉冲崩溃电流	I_{as}	10	A	
容许功耗	$T_c=25^\circ C$	83	W	4
保存温度范围	T_{stg}	- 55 ~ 150	°C	
结合部温度范围	T_j	- 55 ~ 150	°C	

■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	60.0	°C/W	1
接合部 - 外封装热阻	$R_{\theta jc}$	-	1.1		

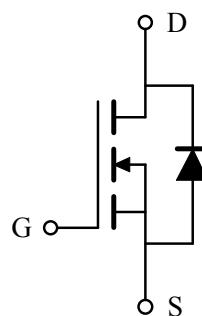
■引脚配置图

TO-220(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N18N20FTA-T

<https://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BVdss	$V_{gs}=0\text{V}, I_d=250\mu\text{A}$	200	-	-	V	
漏极 - 源极导通电阻	Rds(on)	$V_{gs}=10\text{V}, I_d=9\text{A}$	-	-	170	$\text{m}\Omega$	2
		$V_{gs}=4.5\text{V}, I_d=9\text{A}$	-	-	180		
栅极阈值电压	Vgs(th)	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=250\mu\text{A}$	1.2	-	2.5	V	
漏极 - 源极漏电流	Idss	$V_{ds}=160\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$	-	-	1	μA	
		$V_{ds}=160\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	-	-	5		
栅极漏电电流	Igss	$V_{gs}=\pm 20\text{V}, V_{ds}=0\text{V}$	-	-	± 100	nA	
正向跨导	Gfs	$V_{ds}=5\text{V}, I_d=9\text{A}$	-	22	-	S	
连续源电流	Is	$V_{gs}=V_{ds}=0\text{V}, \text{Force current}$	-	-	18	A	1, 5
脉冲源电流	Ism		-	-	40	A	2, 5
二极管正向压降	Vsd	$V_{gs}=0\text{V}, I_s=1\text{A}$	-	-	1.2	V	2
动态特性							
输入电容	Ciss	$V_{ds}=25\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	2047	-	pF	
输出电容	Coss		-	109	-	pF	
反馈电容	Crss		-	70	-	pF	
栅极电阻	Rg	$V_{gs}=0\text{V}, V_{ds}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	2	-	Ω	
开关特性							
总栅极电荷 (10V)	Qg	$V_{ds}=80\text{V}, V_{gs}=10\text{V}, I_d=9\text{A}$	-	45.0	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Qgs		-	9.0	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Qgd		-	10.5	-	nC	
导通延迟时间	td(on)	$V_{ds}=50\text{V}, V_{gs}=10\text{V}$ $R_{gen}=3.3\Omega, I_d=9\text{A}$	-	13.0	-	ns	
导通上升时间	tr		-	8.2	-	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	25.0	-	ns	
关闭下降时间	tf		-	11.0	-	ns	
寄生二极管反向恢复时间	trr		-	37	-	nS	
寄生二极管反向恢复电荷	Qrr	$I_f=10\text{A}, di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	-	103	-	nC	

备注:

1. 测试值是安装在表面为1平方英寸2盎司铜箔的FR-4基板的状态下取得的值;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu\text{s}$ 和占空比 $\leq 2\%$;
3. 数据表示的是最大值。测试条件为 $V_{ds} = 25\text{V}, V_{gs} = 10\text{V}, L = 0.3\text{mH}, I_{as} = 10\text{A}$;
4. 功耗受 150°C 结温限制;
5. 数据在理论上是与 I_d 和 I_{dm} 相同的,而在实际应用中会受到总功率损耗所限制。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N18N20FTA-T

<https://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

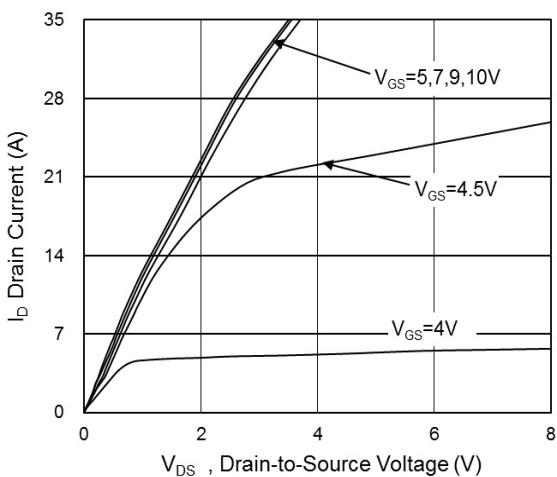


Fig.1 Typical Output Characteristics

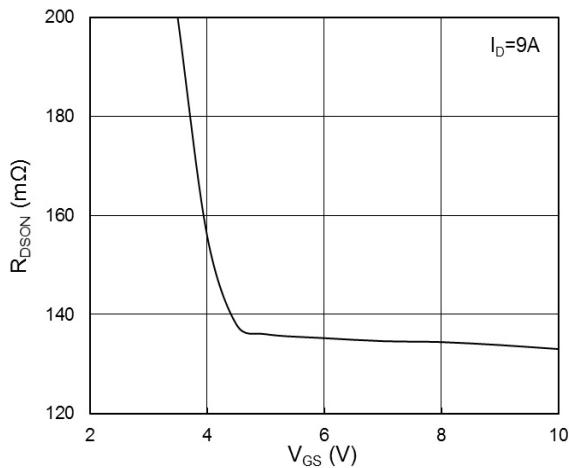


Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source

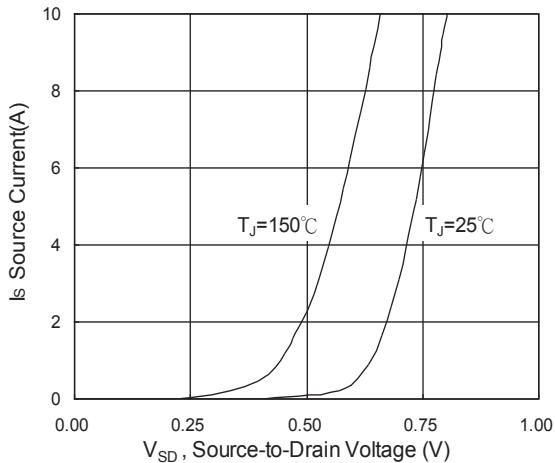


Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse

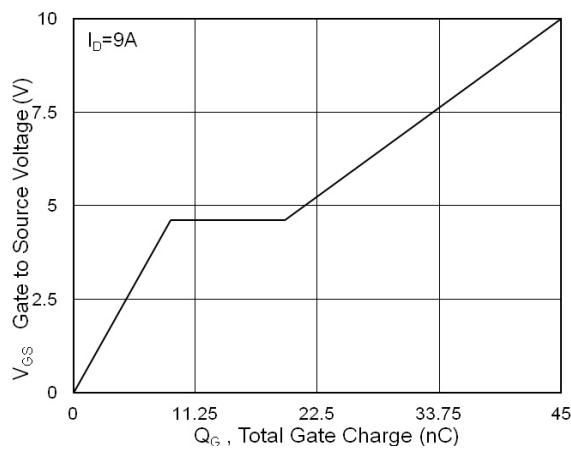


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

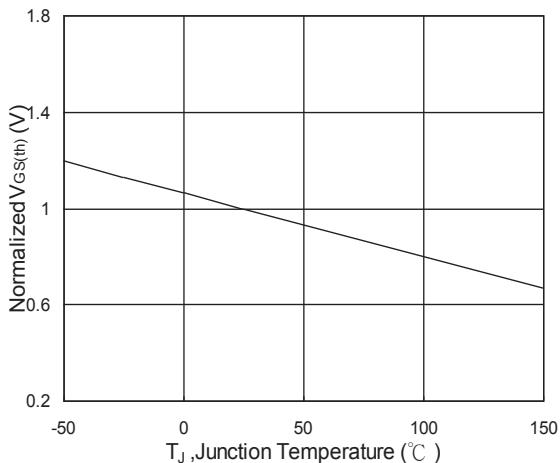


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs. T_J

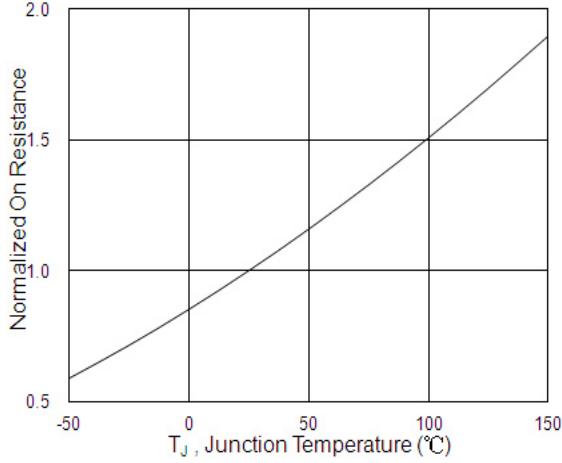


Fig.6 Normalized $R_{DS(on)}$ vs. T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N18N20FTA-T

<https://www.elm-tech.com>

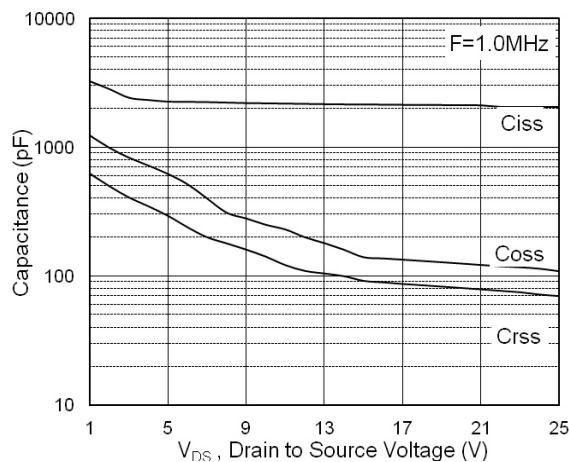


Fig.7 Capacitance

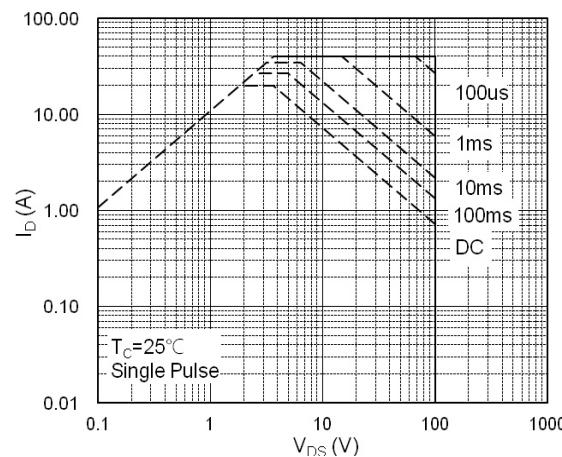


Fig.8 Safe Operating Area

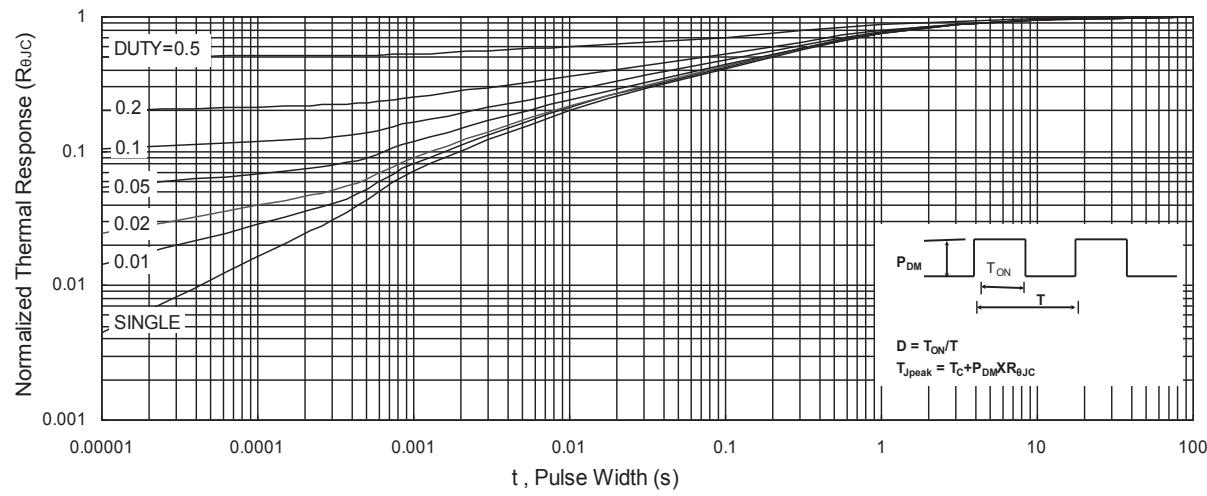


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

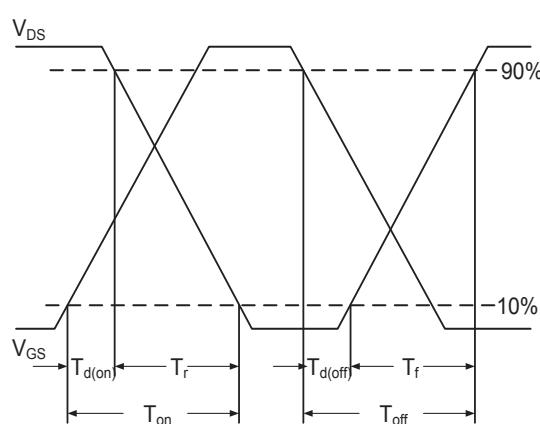


Fig.10 Switching Time Waveform

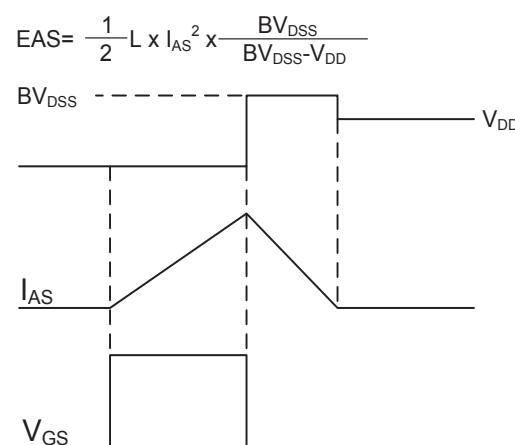


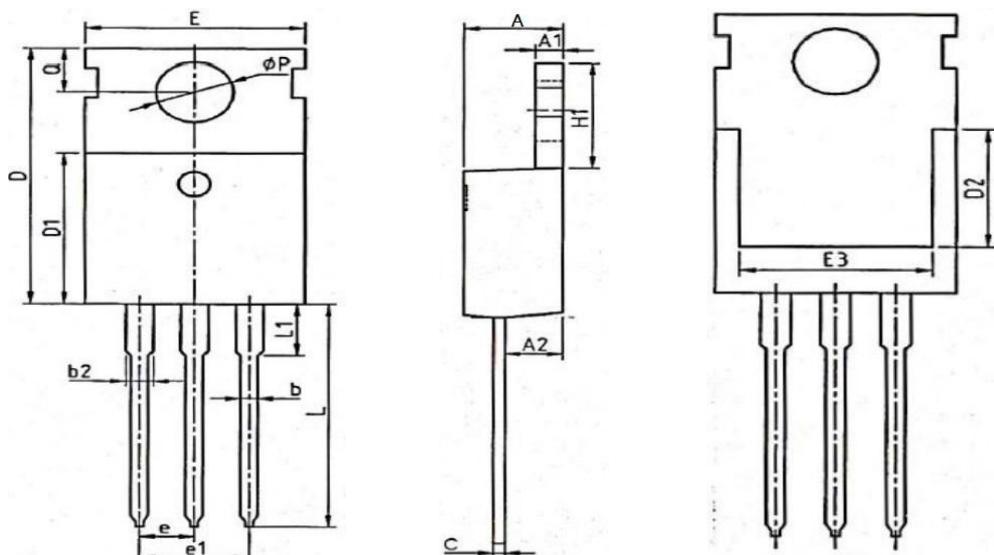
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N18N20FTA-T

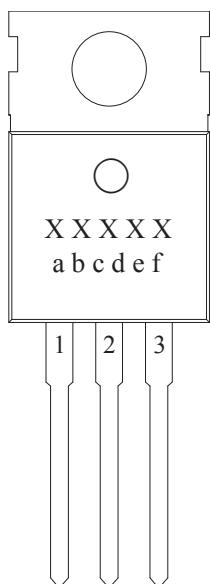
<https://www.elm-tech.com>

■TO-220 外形尺寸 (50 颗 / 管)



记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	3.556	4.826	0.140	0.190	E	9.652	10.668	0.380	0.420
A1	0.508	1.400	0.020	0.055	E3	6.858	--	0.270	--
A2	2.032	2.921	0.080	0.115	e	2.540 BSC		0.100 BSC	
b	0.381	1.016	0.015	0.040	e1	5.080 BSC		0.200 BSC	
b2	1.143	1.778	0.045	0.070	H1	5.842	6.858	0.230	0.270
c	0.356	0.610	0.014	0.024	L	12.700	14.732	0.500	0.580
D	14.224	16.510	0.560	0.650	L1	--	4.060	--	0.160
D1	8.382	9.017	0.330	0.355	Q	2.540	3.048	0.100	0.120
D2	5.500	--	0.216	--	Φ	3.400	3.800	0.130	0.150

■封装印字说明



记号	表示内容
XXXXX	产品型号代码
a	年份代码：例 2019=K, 2020=L, 2021=M ...
b、c	週代码：01 ~ 53
d、e	批号：01 ~ 99 或 0A ~ 0Z
f	生产代码：A ~ Z (I、O 除外)